

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃盈禎
電話：03-5913935
E-mail：ycmhuang@itri.org.tw



1130007647009

110202 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會(TEEIA)

發文日期：中華民國 113 年 04 月 29 日

發文字號：工研轉字第 1130007647 號

速別：普通件

密等：無

附件：無

主旨：本院擬舉辦「113 年度工研院電子與光電系統研究所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案」公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「113 年度工研院電子與光電系統研究所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案」（11 案 22 件專利）之公開招標活動。
- 二、「讓與標的」共分為三個類別：
 - （一）平面顯示器：5 案 9 件；
 - （二）系統晶片技術：4 案 8 件；
 - （三）半導體構裝與熱電技術運用：2 案 5 件。「讓與標的」含共有專利，並已預先取得共有人之同意。
- 三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：
 - （一）本案截標日為民國（下同）113 年 5 月 15 日，開標包含初審（113 年 5 月 22 日）及複審（決標日為 113 年 5 月 29 日），投標廠商於通過初審後，始進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

(二) 有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-113 年度工研院電子與光電系統研究所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案」或上官網(www.itri.org.tw)查詢本案資訊。

(三) 公開說明會資訊：

- 1、舉辦時間：113 年 5 月 7 日 14 時舉辦。
- 2、舉辦地點：採取線上方式辦理。
- 3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 5 月 6 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院電子與光電系統研究所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 5 月 6 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 黃小姐

電話：(03) 591-3935

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：ycmhuang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會(TEEIA)

院長



依本院權責劃分規定授權業務主管決行